



## 一种优化GH706合金的热处理方法

文献类型: 专利

**作者** 孙文儒, 信昕, 祁峰, 刘芳, 张伟红, 贾丹, 于连旭, 郭守仁 and 胡壮麒

**发表日期** 2011-09-28

**专利国别** 中国

**专利类型** 发明专利

**权利人** 中国科学院金属研究所

**中文摘要** 本发明的目的是提供一种优化GH706合金的热处理方法,主要是优化GH706合金力学性能的热处理方法,该方法能使GH706合金具有更高的持久性能、拉伸性能及冲击性能。其特征在于,热处理工艺为: 700 ~ 750°C,6 ~ 10小时,55°C/h冷却,600 ~ 650°C,6 ~ 10小时,空冷。

**公开日期** 2011-09-28

**语种** 中文

**专利申请号** CN102199742A

**源URL** [<http://210.72.142.130/handle/321006/67772>]

**专题** 金属研究所\_中国科学院金属研究所

**推荐引用方式** 孙文儒, 信昕, 祁峰, 刘芳, 张伟红, 贾丹, 于连旭, 郭守仁 and 胡壮麒. 一种优化GH706合金的热处理方法. 2011-09-28. **GB/T 7714**

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览	下载	收藏
109	0	0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。